

Universidad Nacional del Litoral



Mecánica Computacional

Docentes:

Norberto Marcelo Nigro (nnigro@intec.unl.edu.ar)
Gerardo Franck (gerardofranck@yahoo.com.ar)
Diego Sklar (diegosklar@gmail.com)
Carlos Gentile (csgentile@gmail.com)

GUIA DE TRABAJOS PRACTICOS № 2 EJERCICIOS DIFERENCIAS FINITAS 2D

EJERCICIO 1

Análisis de una placa fría utilizada para el control térmico del módulo de conducción térmica multichip de IBM.

CARACTERISTICAS:

- El calor disipado en los chips se transfiere por conducción a través de pistones de aluminio accionados por resorte a una placa fría de aluminio. Ver Figuras 1 y 2
- Se puede suponer que las condiciones nominales de funcionamiento proporcionan un flujo de calor distribuido uniformemente en la base de la placa fría de: $q_0=10^5\ [W/m^2]$.
- El calor se transfiere a la placa fría por el agua que fluye a través de los canales de la placa fría. Encontrar:
 - (a) Distribución de la temperatura de la placa fría para las condiciones prescritas.
 - (b) Opciones para operar a niveles de potencia más altos mientras se mantiene dentro de una temperatura máxima de la placa fría de 40 °C.

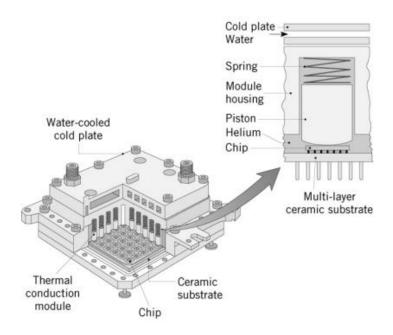


Figura 1: Sistema de enfriamiento de una placa para el control térmico (Gentileza: IBM)

En la siguiente Figura 2 se muestran los datos del problema:

tomamos como nodo interior al 8 pq tiene todos sus vecinos

octave, definimos en la direccion y negativo

pero ponemos el valor en negativo

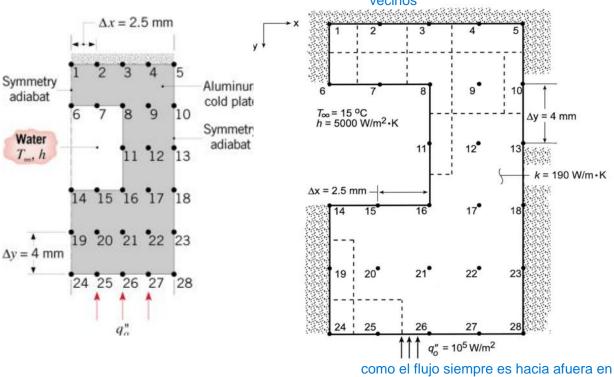


Figura 2: Condiciones de borde y discretización del problema.

SUPOSICIONES: estado estacionario, conducción bidimensional, propiedades constantes.

DETERMINAR:

- El campo de temperaturas de la placa y
- Los flujos de calor en la posición de los nodos 9, 17 y 20.
- Obtener los mismos resultados con una malla doblemente refinada.

ANALIZAR e INVESTIGAR (opcional):

Las opciones para ampliar este límite podrían incluir el uso de una placa fría de cobre ($k \approx 400$ W/m·K) y/o aumentar el coeficiente de convección asociado con el refrigerante.

Con k = 400 W/m·K, se puede mantener un valor de $q_0 = 17.37 \ [W/cm^2]$.

Con k = 400 W/m·K y h = 10.000 W/m2 ·K (un límite superior práctico), $q_0 = 28.65 [W/cm^2]$.

OBS: Se pueden realizar mejoras adicionales, aunque pequeñas, reubicando los canales de refrigerante más cerca de la base de la placa fría.

EJERCICIO 2:

Considere el siguiente problema de transferencia de calor:

$$\rho C_p \frac{\partial u}{\partial t} = k \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right) \quad \text{para:} \quad (x, y) \in (0, 1) \\ x(0, 1), t > 0 \quad (1)$$

k = 1 (coeficiente de conductividad) y

 $\rho C_p = 1$ (densidad por Calor específico)

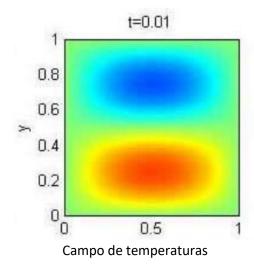
$$u(0,y,t) = 0$$
 si $y \in [0,1], t \ge 0$
 $u(1,y,t) = 0$ si $y \in [0,1], t \ge 0$ (2)
 $u(x,0,t) = 0$ si $x \in [0,1], t \ge 0$
 $u(x,1,t) = 0$ si $x \in [0,1], t \ge 0$
 $u(x,y,0) = \sin(\pi x) * \sin(2\pi y)$ para: $(x,y) \in (0,1)x(0,1)$ (3)

Para aproximar la solución de este problema emplearemos el esquema de Diferencias Finitas 2D centrada. Realizaremos el cálculo numérico eligiendo los valores ($M_x = M_y = 10$). La separación entre cada punto de la malla sobre los ejes x e y, está dada por:

$$\Delta x = \frac{L_x}{M_x} = 1/10; \quad \Delta y = \frac{L_y}{M_y} = 1/10.$$
 (4)

Para el cálculo del paso de tiempo usar la siguiente formula: $0 \le \frac{k\Delta t}{\Delta x^2} + \frac{k\Delta t}{\Delta y^2} \le 1/2$ (5)

- 1) Calcular la distribución de temperatura en un periodo de tiempo de 0.025 seg.
- 2) Determinar el campo de temperaturas al tiempo t=0.01, la solución debería ser del tipo:



- 3) Determinar qué pasa si usamos un paso de tiempo fuera de los límites establecidos por la ecuación (5).
- **4)** ¿Cuál es el estado estacionario y aproximadamente en que tiempo ocurre? Solución: **Ocurre aproximadamente a los 0.06 seg.**
- 5) ¿Refinando la malla al doble que ocurre con el paso de tiempo?

EJERCICIO 3:

Simulación de un problema similar al anterior, pero con Condición de Neumann. Considere la siguiente ecuación diferencial parcial:

$$\rho C_p \frac{\partial u}{\partial t} = k \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right) \quad \text{para:} \quad (x, y) \in (0, 1) \\ x(0, 1), t > 0 \quad (6)$$

k = 2 (coeficiente de conductividad)

$$u(0,y,t) = 0 si y \in [0,1], t \ge 0$$

$$\frac{\partial u(1,y,t)}{\partial x} = -\pi e^{-10\pi^2 t} * \sin(2\pi y) si y \in [0,1], t \ge 0 (Neumann) (7)$$

$$u(x,0,t) = 0 si x \in [0,1], t \ge 0$$

$$u(x, 1, t) = 0$$
 si $x \in [0,1], t \ge 0$
$$u(x, y, 0) = \sin(\pi x) * \sin(2\pi y) \text{ para: } (x, y) \in (0,1)x(0,1)$$
 (8)

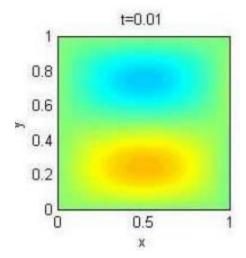
Para aproximar la solución de este problema emplearemos el esquema de Diferencias Finitas 2D centrada. Realizaremos el cálculo numérico eligiendo los valores ($M_x = M_y = 10$). La separación entre cada punto de la malla sobre los ejes $x \, e \, y$, está dada por:

$$\Delta x = \frac{L_x}{M_x} = 1/10; \quad \Delta y = \frac{L_y}{M_y} = 1/10.$$
 (9)

Para el cálculo del paso de tiempo usar la siguiente formula: $0 \le \frac{k\Delta t}{\Delta x^2} + \frac{k\Delta t}{\Delta y^2} \le 1/2$ (10)

Usar un período de T=0.035 seg.

- 1) Calcular la distribución de temperatura en un periodo de tiempo de 0.025 seg.
- 2) Determinar el campo de temperaturas al tiempo t=0.01, la solución debería ser del tipo:



3) ¿Cuál es el estado estacionario y aproximadamente en que tiempo ocurre? Solución: Ocurre aproximadamente a los 0.035 seg.